Capas: 2
Material: FR4
Grosor final: 1.57 mm +/- 10%
Espesor de cobre externo de la capa: 1oz
Final: ENIG (Au: 2-5u ")
Soldermask (Color): ambos lados, LPI (negro)
Serigrafía (color): ambos lados, blanco

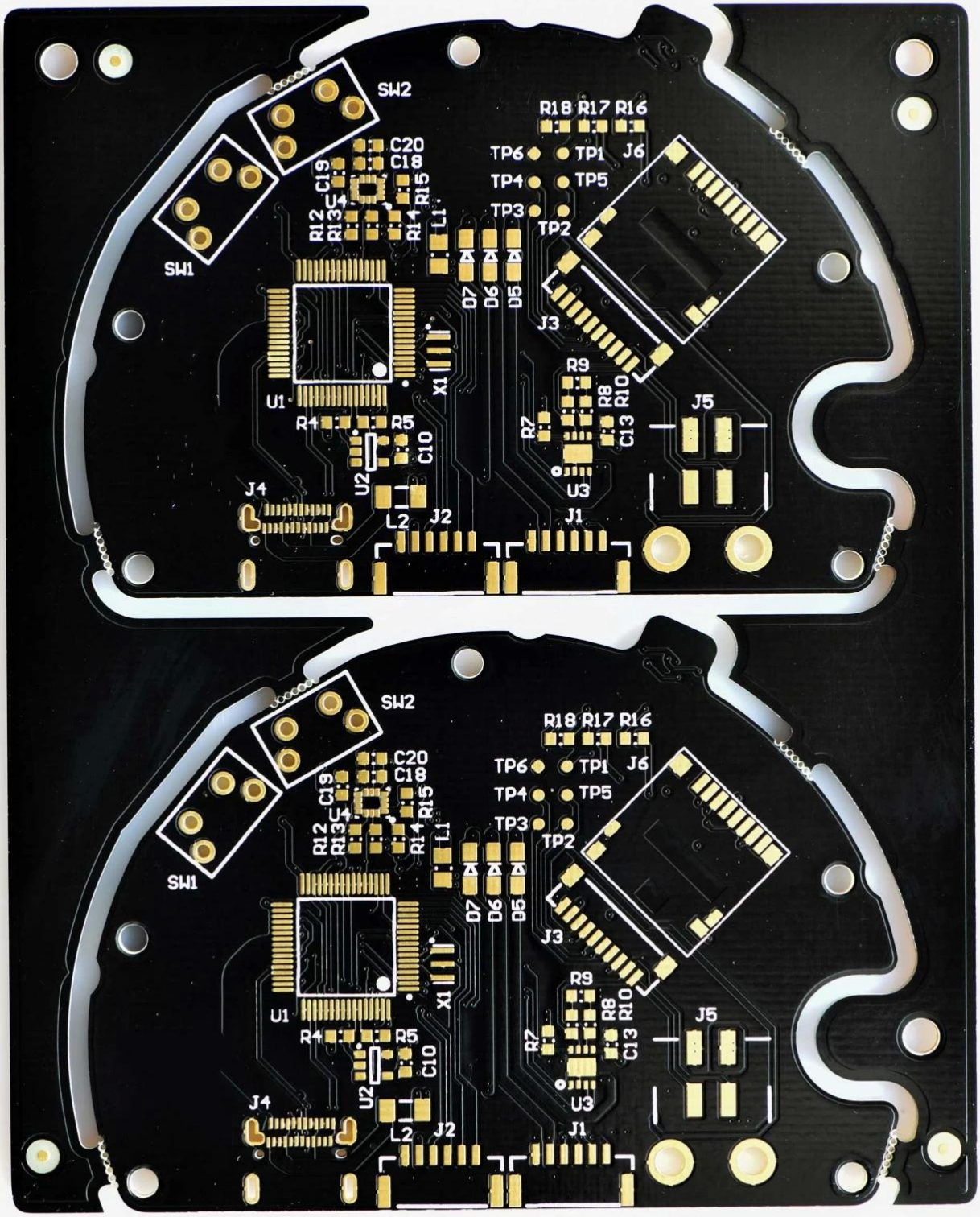
Prueba eléctrica

ACABADO: ESTE TABLERO SERÁ DE INMERSIÓN DORADA DE ACUERDO CON IPC-6012. EL ESPESOR SERÁ .050uM SOBRE 3-6uM NÍQUEL.

ORIFICIOS DE LA PLACA DE COBRE MÍNIMOS .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER ENCHUFADOS, EXCEPTO VIAS .500 ACABADOS O MÁS PEQUEÑOS.

Layer Key:
==========
* .GM4: esquema de la placa
* .TXT: Archivo de exploración NC

* .GTP: Top Paste
* .GTO: Serigrafía superior
* .GTS: Top Soldermask
* .GTL: capa superior de cobre
* .GBL: capa inferior de cobre
* .GBS: Máscara de soldar inferior
* .GBO: Serigrafía inferior
* .GBP: Pasta inferior


SW2
SW1
R18 R17 R16
C20
C18
C19
U4
R15
R12
R13
R14
L1
TP6
TP1
J6
TP4
TP5
TP3
TP2
D7
D6
D5
J3
U1
X1
R9
R8
R10
R7
C13
J5
R4
R5
C10
U2
U3
J4
L2
J2
J1

Fabricante de pcb de doble cara china, PCB con control de impedancia,